(3 ∰1249 TECHNICAL REPORT OF 181CE. US96-48 (1996-09)

社団注入 電子情報通信学会 THE INSTITUTE OF ELECTRONICS. INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS



「圧電性 SH タイプ境界波に関する検討」

~~

うで

MAW

nent ippl.

bane

es of lousaup,

rcen

gital

995)

rouis

trom

es in and

rface elec-

SU.

taalbulk

EEE -166

後以

キーワード 境界波 圧電性 5日波 存在条件 複合材料

[Highly Piezoelectric SH-type Boundary Waves]

Takashi Yamashita ,Ken-ya Hashimoto and Masatune Yamaguchi Dept. of Elec. & Electron. Engrg., Chiba Univ. 1-33 Yayoi-cho, Inage-ku, Chiba-shi, 263, Japan

~~~~

This paper describes theoretical considerations on piezoelectric SH-type waves propagating along a boundary between piezoelectric and non-piezoelectric materials. Since the wave is guided at the boundary piezoelectrically, use of highly piezoelectric materials may lead to existence of the wave for the combination with various materials. Numerical analysis shows that the waves exist for the combination of Si/LiNbO<sub>3</sub>, Si/LiTaO<sub>3</sub> and YAG/LiNbO<sub>3</sub>. Note the electromechanical coupling factor  $K^2$  of 10.0% with no attenuation and velocity of 4,465m/s is achievable on [001]Si (110) /175 °Y-X-LiNbO<sub>3</sub>. Then use of composite materials is also investigated for the synthesis of desired non-piezoelectric materials. The result indicated by the use of multi-layered structure composed from Pyrex-glass and SiN<sub>x</sub> with LiNbO<sub>3</sub> and LiTaO<sub>3</sub> can also support this type of boundary waves.

key vords boundary waves piezoelectric SH-type waves existance condition composite material

## 1 まえがき

近年、高周波通信機器の発展ならびに普及は目ぎましく、それに利用される弾性表面液 (SAW) デバイスには非常に高い性能が要求されている。

近年の SAW デバイスにおいては、従来の TV-IF 等の SAW フィルタで利用されている 128 \* Y-X-LINBO, や ST カット水晶等のレイリー被基準ばかりでなく、高速で極めて圧電性の強い 84 \* Y-X-LINBO。や 36 \* Y-X-LiTsO。、非常に優れた温度安定性を持つ LST カット水晶等の握似弾性表面液基板も利用されている [1]。最近では、強い圧電性を持つ BGS 液 (Bleustein-Gulyaev-Shimizu waves) や [2]、高音速で温度安定性に優れた表面模域 (STW) と呼ばれる SH タイプの故跡も利用され始めている。

SH タイプの液である BGS 液における最大の利点は大きな電気機械結合係数 (K<sup>2</sup>) である。レイリー液 SAW の K<sup>2</sup>が最大でも約 20 %程度であるのに対し、BGS 後では 50 %程度 (PZT の場合) の非常に大きい値を得ることができる。

ところで、これまでに挙げた SAW はすべて基板表面 付近にエネルギーを集中させて伝搬する表面液である。そ れゆえ器板表面に他の物質が接すると特性が大きく乱れる ため、その外乳を避けるためにバッケージが必要となる。 ところがそれによって、デバイスの小型化、低コスト化に 制限を与えてしまう。パッケージが不要となる液として、 二つの媒体の境界にエネルギーを集中させた液であるスト ンリー液が知られている。しかしストンリー液はレイリー 液タイプの液であり、強い圧電性が得られず、あまり実用 的ではない。

また、境界依は任意の基板の組合せにおいて常に存在 するわけではなく、上下の基板が一定の存在条件を消たさ なくてはならない[3]。レイリー波タイプの後界波の場合。 その存在範囲は極めて狭い。

そこで本報告では、非圧電体/圧電体構造の境界に沿って5日タイプの圧電性模値を伝搬させることを考えた。5日タイプの振信弾性表面液に対して、高い圧電性を示す基板を埋葬技に利用した場合、広い範囲で境界設が存在し、しかも大きな圧電性と位相速度が得られるものと期待される。このような境界波を利用することによって、バッケージが不要で高性能なデバイスの作製が可能であると考えられる。

以下、本文中では地界波の存在条件を検討し、境界波が存在する構造を示す。さらに、そのときの伝搬特性(位相速度、電気機械結合係数、伝搬損失)が急好な値であることを、理論解析の結果をもとに述べる。また、非圧電体に複合材料を用いた場合についても検討を行ない、境界波が存在することを示す。

# 2 存在条件

まず、境界波の存在条件について調べた。ここでは計算を簡単に行なうために、図 1に示すような等方体/圧電体(六方晶、BGS基板)構造の境界面を短絡した場合の存在条件について校前を行なった。

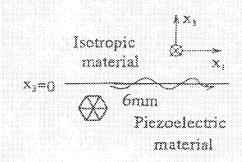


图 1; 等方体/压塑体 (六方晶、BGS 基板) 構造

境界条件より、このときの上下の基板における分数関係は次式で与えられる。 →

$$\sqrt{1-\left(\frac{V}{V_S}\right)^2}+\frac{c_{44}'}{\tilde{c}}\sqrt{1-\left(\frac{V}{V_S'}\right)^2}=\frac{c_{15}^2}{\tilde{c}\,c_{21}}$$

ここで、 $V_{\mathcal{E}}$ は圧能体の SH 波速度 ( $=\sqrt{\varepsilon/\rho}$  ( $\varepsilon=c_{33}+e_{13}^2/\epsilon_{11}$ )) であり、 $V_{\mathcal{E}}$ は勢力体の SH 波速度 ( $=\sqrt{c_{44}/\rho}$ ) である。また、埃界波の速度は V とする。

まず、存在範囲の境界線について考える。 $V_S > V_S$ のとき境界域の上径速度は $V_S$ となる。そこで $V = V_S$ の等速度線を描くことで、上の境界線 (Upper Limit) を表すことができる。同様に、 $V_S' < V_S$ のときの上限速度が $V_S'$ であるから、 $V = V_S'$ とすると下の境界線 (Lower Limit) を求めることができる。

また、 $K_0^2$ は圧電体の SH 液自体の電気機械結合係数  $(=e_{10}^2/\epsilon|e_1)$  を表す (機界波の電気機械結合係数とは異なる)。この図では  $K_0^2=0.3$ ,0.5 の場合について示してある。圧電性の大きな基板を用いることによって、存在範囲が拡大することがわかる。また  $K_0^2=0$  のとき、すなわち蒸板に圧電性がないときはこのような概算数は存在しない。なお、ストンリー波は基板に圧電性がなくても存在する。

では計 9年電 合の存

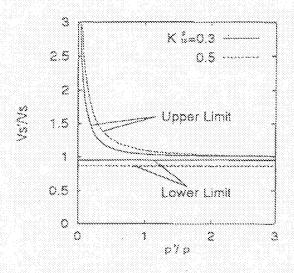


図 2: 等方体/圧電体 (六方晶、BG5 基板) 福造における機界被の存在条件

おらに、下の境界線が  $V_S = V_{BGS}(V_{BGS})$ : 任電体の BGS 該选度 $=V_S\sqrt{1-K_{SS}^2}$ ) と等しくなっていることから、 $V_S' < V_S$ のときは  $V_{BGS} < V_S' < V_S$ でなぐてはなられないことがわかる。一方  $V_S' > V_S$ のときは、速度差が大きい場合でも密度比によっては存在条件を満たすことができる。

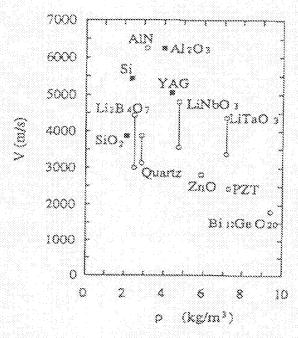
等方体/BGSW 基板における存在条件をまとめると、 以下のようになる。

- 都依速度が近い(V)/V。☆1)
- ・非圧電体と圧電体との密度比 (p//p) が小さい
- \* 圧電性が強い基板の選択

果方性の基板についても同様の存在条件を検討する場合、かなり複雑な計算となり、存在範囲を求めるのは困難である。そこで等方体/BGSW基板における存在条件から、異方性基板における存在条件についても類推し、接界値の探索を行なった。基板として考えられる材料を図3に示す。図2の存在条件から考えると、図3において圧電体の左上にある非圧氧体との組合せが凝ましい。

概算法の探索には、実効誘電準による SAW の探索プログラム [4] を改造して用いた。その結果、Si/X-LiNbO<sub>3</sub>の接近で契界波が存在することがわかった。

また、圧電体に LigB、O・や水晶を用いた場合は、境界 施は見つからなかった。これは、これらの圧電体の密度が 小さく、さらに圧電性が弱いことによると考えられる。



※ 3: 主要な材料の密度ρと複数速度 V(○:圧電体、■: 非圧電体)

## 3 伝搬特性

### 3.1 伝搬特性のカット依存性

前年で極昇波が見つかった組合せの中で、最も良い特性を示した[001]カット Si/X・UNbOs機違における位相速度、電気機械結合保証 K<sup>7</sup>、伝盤損失のカット依存性を図4.5に示す。ここでグラフの機械はLiNbOsのカットを安し、X 軸を囲転の軸として Y カットから回転させたものである。

図 4は位相速度、電気機械結合係数 (A<sup>2</sup>)を数すグラフである。従来の検界数 (ストンリー波) と比べてかなり大きな位相速度となっていることがわかる。また、全体的に非常に大きな A<sup>2</sup>を示すことがグラフからわかる。特に(110) 仮数では 10 %程度となっており、(100) 伝数と比べても非常に大きな A<sup>2</sup>を得ることができる。これは [081] カント Si において、(110) 伝数のほうが (100) 伝説より Si の構成の速度が遅く、LiNbO<sub>2</sub>の速度に近いためであると考えられる。また、A<sup>2</sup>が大きいところでは位相速度が遅くなっていることがわかる。

図 6は体験損失を表す。ここでの機動は核の伝統に伴う 1 被量あたりの減衰である。この場合、35°,175°Yカット の付近で損失がほぼ等になっているので、このようなカッ トを利用することによって境界波の損失は無視できる。

分数数

ž

(41.4)

- V<sub>6</sub>の 5の等 数すこ : V<sub>3</sub>で - 38) を

食動は 2 本の 単域が 1 液に そで存

- 1. 損失が少ない(±0)
- 2. 電気機械結合係数 ス゚が大きい
- 3. 位相速度が大きい

#### 202.

このことから考えて、図 4 ,5 より、[001] カット 8i < 110 伝数/175  $^{\circ}$  Y-X-LiNbO $_{2}$  の組み合わせが最も良い特性を示したことになる。ここでの損失はほぼ為となり、 $K^{2}$  6 10.0 %と大きな値を得られることがグラフからわかる。

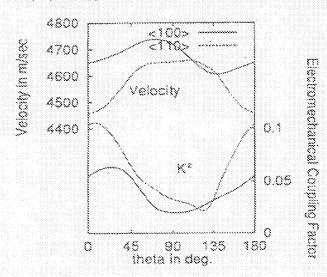


図 4: [901]Si/X-LiNbO:構造にかける検界板の位相基 豊かよび電気機械結合係数

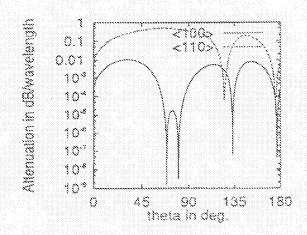


图 5: 伝搬报先

また、Si/LiNbO;構造の Si のカットおよび伝輸方向 を、[110]カット <001)、<110> 伝搬。[111] カット <110>、 (112) 任盤とした場合についても同様に調べた。その結果、 Si/LiNbO<sub>3</sub>構造ではそれぞれで異なる特性の失界波が存在 することがわかった。伝統特性としては、[001]Si (110) 伝 搬と同様に、伝搬損失がほは等になるところで K<sup>2</sup>が大き いカットが存在したが、[001]Si (110) 伝搬ほどの圧進性 ではなかった。

なお、LiTaOoが LiNbOooと比べて密度が大きいため、 Si/LiTaOo稱造でも資料波が得られた。しかし Si/LiNbOo 構造ほどの圧電性は得られず (一4%)、複界波が存在する LiTaOooのカットも限定される。このことから、この後界 波は基板の圧電性が大きく影響することがわかる。

また  $YAG/LiNbO_2$ 構造の場合は、 $Si/LiNbO_2$ 構造の ときと同様に全てのカットで爆界波が存在した。しかし  $Si/LiNbO_2$ 構造ほどの圧電性は得られなかった(-7%)。

### 3.2 变位分布

図 6に  $\{001\}$ Si  $\{110\}$  /175  $^{\circ}$  Y-X-LiNbO<sub>2</sub> 構造における 変位分布を示す。グラフの機能は変位の絶対値である。 $U_i$ はそれぞれ  $x_i$  方向の変位  $u_i$ の絶対値を、 $x_3=0$  のときの  $U_2$ の値を 1 として規格化したものである。また、グラフ の鍵制は基準の深さを演長で業務化したものである。

この図からわかるように、 $U_1,U_2$ に比べて $U_2$ が占める 割合がかなり大きい。また、変際にデバイスを作製するにあ たって、この構造を用いた場合、Siが3-4被長、 $LiNbO_2$ が3-4被長の厚さが必要であることがわかる。

また他のカットとの比較することによって、K<sup>7</sup>が大き いところでは境界に変位が集中することがわかった。

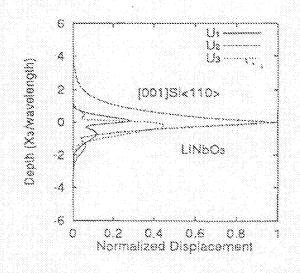


図 6: [001]Si (110) /178 °Y-X-LiNbO:構造の変位分本 (V=4,465 [m/s],Loss≃0 [dB/λ],K<sup>2</sup>=10.0 [%])

4

条とはイーし長台の考つコークに数スッたに、『探え。ン

1215

States in manner

2 被,5\ 比比f 定,;; ;; 5 **%**}

5

非 総解す クステ 組合す で、F

# 4 複合材料の検討

これまでの結果からもわかるように、疑界液には存在 条件があるため、基板の選択が重要な要素の一つである。 ところが現段階で、実際に境界波が存在する蒸板の組合せ は数えるほどしかなく、またそれらの組合せも実際にデバ イスを作製するうえで必ずしも最適であるとはいえない。

そこで、ここでは非圧電体に多層複合材料の適用を板前 した。複合材料は、多層複合構造の各層の厚さが放動の放 長に比べて十分小さく、複合材料全体が一様に振動する場 会、毎価的に一つの均一な材料とみなすことができる[5]。

本論文では各層を等方体とし、各層の境界が圧電体との境界面と平行であるような一次元多層複合構造の場合を考える。このとき、複合材料金体は六方品的な対称性を持つ。図 7に弾性被速度の R 依存性を示す。材料は選化シリコン (SiN<sub>2</sub>) とパイレックスガラスとの組合せであり、R はパイレックスガラスの体積比とする。

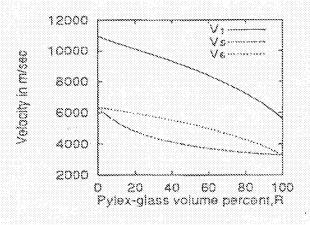


図 7: 弾性波速度のR依存性

ここで  $V_i = \sqrt{c_{ii}/\rho}$ であり、 $V_i,V_b,V_b$ はそれぞれ  $V_i$ SV 彼 SH 液の速度を表す。また、複合材料の密度が R に比例することは明らかである (パイレックスガラスの密度 $\rho_0=2.32[g/cm^3]$ )、SiN<sub>2</sub>の密度 $\rho_0=3.19[g/cm^3]$ )。

これらの結果を踏まえて、複合材料/圧電体構造における規界波の探索を、これまでと同じ手法で行う。

# 5 複合材料/圧電体構造

非圧電体基板に複合材料を用いて、これまでと同様の理解解析を行なった。複合材料は前睾同様、 $SiN_z$ とパイレックスガラスの多層構造とした。その結果、 $X-LiNbO_3$ との組合せで、R=0.2-0.7の範囲で波の存在が確認できたので、初られた伝搬特性を図8.9に示す。

非圧電体の SH 波速度は R=0.2 のとき約 6,000[m/s]. R=0.7 のとき約 4,650[m/s] である。X-LiNbO<sub>3</sub>の違い機能の速度が約 4,800[m/s] であることから考えると、非圧電体の下限速度は違い機能の速度にかなり近いことがわかる。一方、上限速度はかなり離れた値をとることができる。これらの結果からも、図 2に類似した存在条件が成り立っていることがわかる。

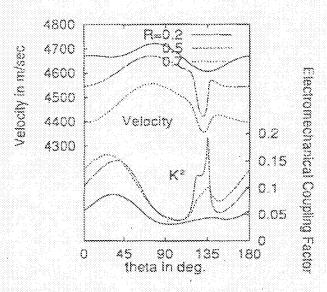


図 8: 報告材料/X-LINBO。構造における境界彼の位相部 度および電気機械結合係数

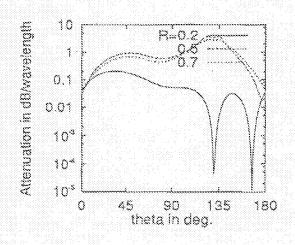


図 9: 伝搬損失

また、X-Li $T_{0}O_{3}$ との組合せにおいても R=0.4-0.9の範囲で後の存在が確認できた。しかし、X-Li $N_{0}O_{3}$ ほどの圧電性は得られなかった。

非圧電体に複合材料を用いた場合。Siを用いたときと

かる。これは、複合材料の速度と圧電体の速度の関係によっ行なうことが治面の目標である。 るものであると考えられる。

また変位分布についても調べたところ、图 10のように なった。おうかかさいため、皮佐が投界に集中していない。 ことがわかる。

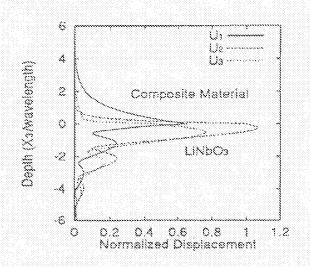


図 10: 複合材料 (R=0.2)/167 Y-X-LiNbOs構造の変位分  $\% \quad (V=4.657 \text{ (sn/s), Lossm0 (dB/A), } K^2=4.4 \text{ (\%)})$ 

#### まとめ 6

本報告では、非圧能体/圧能体構造の境界を伝統する SHタイプの圧電性模能についての理論的検討を行なった。

まず存在条件を求め、それに基づいて投界後の探索を 行なったところ、いくつかの構造で検界波が見つかった。

それらの中で最も良好な特性を示したのは、iDOIISiカッ ト (110) 伝統/178 Y-X-LiNbOs構造であり、そのときの 伝訟特性は、位相速度が 4,460m/s 、 K<sup>3</sup>が 10.0 %で損失 がほぼ器となった。また変位分布を調べることで、基板の 厚さが圧電体と非圧電体がそれぞれ 3~4 液気程度必要で あることがわかった。

さらに所襲の非圧関体を得るために、非圧愉休に複合材 料を利用することを検討した。その結果、パイレックスガ ラスと変化シリコンの複合材料と、LINEO。またはLiTaO。 とを総合せたとき、世界波が見つかった。しかし伝搬損失 が大きく、SI/LINBO。構造のような理想的な組合せは存在 しなかった。

今後、まず複合構造における流度特性について検討を 行なう。バイレックスガラスを用いたことで良好な温度特 性が期待できる。また、系統の総合せについてもさらに検

比べて、指失がほとんど券になるカットが少ないことがわり計を行ないたい。それらの結果をあまえて、実際に実験を

御辞 本研究を始めるにあたり、有益な御意見を戦いた(核) 東芝の三島軍之様に感謝致します。また研究を進めるには し、微多の領協力を戴いた千葉大学の小川正太郎氏に終謝 します。

## 参考文献

- 11) 海水: 弾性表面波材料の伝統特性の利用と現状: 巻子体 根通信学会論文誌 A Vol.J 75 A No.2 (1993) pp.129-
- [2] 門田、諸角、米山、大槻とセラミック基板を用いた BGS 被共振子とその印用 第 23 回 EM シンポンカム 予聚集 (1994)pp.63-70
- [3] Y.Shimizu and T.Irino: Stonely Waves Propagating along an Interface between Piezoelectric Material and Isotropic Material', Proc. IEEE Ultraconic Symposium(1983)pp.373-376

4

- [4] K. Hashimoto , Y. Watanabe , M. Akahane and M. Yamaguchi: 'Analysis of Acoustic Properties of Multi-Layered Structures by Means of Effective Aconstic Inpedance Matrix', Proc. IEEE Ultresonie Symposium (1990)pp.937-942
- [5] K. Hashimoto and M. Yamaguchi: Elastic, Piezoelectric and Dielectric Properties of Composite Materials ', Proc. IEEE Ultrisonic Symposium(1986)pp. 697-702